



متوفرة على الموقع: <http://www.basra-science-journal.org>



ISSN -1817 -2695

تحضير ودراسة الانتقالات الإلكترونية لأغشية أكسيد الكاديوم المشوب بالمغنيسيوم

حيدر غازي لازم¹ خالد ابراهيم عجيل²

¹جامعة ميسان كلية التربية الاساسية

²جامعة البصرة كلية التربية

الاستلام 6-5-2012 ، القبول 6-3-2013

ملخص

هدف البحث هو دراسة تأثير التطعيم بالمغنيسيوم بالنسب (1,3,5,7%) على الخواص التركيبية والانتقالات الإلكترونية لأغشية أكسيد الكاديوم، حيث حضرت هذه الأغشية بسبك (150nm) على قواعد من الزجاج بدرجة حرارة (400°C) باستخدام طريقة التحلل الكيميائي الحراري (CSP). تم فحص طبيعة التبلور للأغشية المحضرة من خلال تقنية حيود الأشعة السينية والتي بينت بأن تركيب الأغشية المحضرة هو متعدد التبلور، وكذلك تم حساب معامل الامتصاص وفجوة الطاقة البصرية للأغشية المحضرة، وقد وجد أن معامل الامتصاص يزداد مع زيادة نسب التطعيم وأن فجوة الطاقة تقل بزيادة نسب التطعيم.

كلمات مفتاحية: أغشية رقيقة، أكسيد الكاديوم

الكلمات المفتاحية

المواد التي يصعب الحصول على خواصها بشكلها الطبيعي [1-2].

وللأغشية الرقيقة أهمية صناعية وتكنولوجية، فهي تدخل في أكثر التطبيقات الإلكترونية، إذ تم استخدامها في أجهزة الذاكرة المغناطيسية (Magnetic Memory Devices) وفي الدوائر المتكاملة (Integrated Circuits) وفي الترانزستورات (Transistors) والكواشف (Detectors) والخلايا الشمسية (Solar Cells) [3-4].

ان موضوع الأغشية الرقيقة يتعلق بدراسة طبقة أو عدة طبقات من ذرات المادة التي لا يتجاوز سمكها المايكرون الواحد، وتحظى دراسة المواد شبه الموصلة بأهتمام الباحثين نظراً لأهميتها ولما تمتاز به من خصائص فيزيائية فريدة من نوعها، ولقد حقق التطور العلمي قفزة واسعة في مجال التقنيات العلمية عندما بدأ بدراسة هذه المواد وتطبيقاتها العملية، وتعد دراسة المواد المرسبة بشكل أغشية رقيقة إحدى الوسائل المناسبة لمعرفة العديد من الخصائص الفيزيائية والكيميائية لهذه

الزجاجية التي تترسب عليها وخالية من الثقوب الأبرية[5]. وقد تم في هذا البحث استخدام مطياف نوع (PU-8800-UV/VIS-Spec.Met.) ذي الحزمتين لغرض قياس الامتصاصية (A) (Absorbance) والنفاذية (T) (Transmittance) لأغشية أكسيد الكاديوم المحضرة لمعدى الأطوال الموجية

ويهدف بحثنا الحالي الى دراسة تأثير التطعيم بالمغنيسيوم بالنسب (1,3,5,7)% في الخواص التركيبية والانتقالات الإلكترونية لأغشية أكسيد الكاديوم المحضرة بطريقة الترسيب الكيميائي الحراري , علماً أن الأغشية التي يتم الحصول عليها بهذه الطريقة تكون عادة ذات نوعية جيدة ومتجانسة شديدة التلاصق بالقواعد من (380-900 nm) .

الجزء العملي:-

الحرارة التي لها الأهمية الكبرى على تجانس الأغشية الرقيقة وتماسكها وبعد الإنتهاء من عملية الترسيب تترك العينات لفترة قليلة لإتمام عملية الإنماء البلوري ثم تترك لتبرد , وبعد الإنتهاء من عملية الترسيب يتم قياس سمك الأغشية الرقيقة المحضرة بالطريقة الوزنية, حيث أستخدم ميزان حساس الكتروني نوع (METTER HK 160) ذي حساسية (10⁻⁴gm) , إذ توزن القاعدة الزجاجية قبل الترسيب ثم توزن ثانية بعد الترسيب ويمثل فرق الوزن وزن مادة الغشاء (m) ومن وزن مادة الغشاء وكثافة المادة المرسبة ومساحة القاعدة يمكن حساب سمك الغشاء (t) وفق المعادلة [7] :

$$t = \frac{m}{\rho \times a} \dots \dots \dots (1)$$

حيث : ρ : كثافة مادة الغشاء (gm\cm³)
a : مساحة الغشاء (cm²)

ومن ثم يتم إنتقاء النماذج الأكثر تجانساً وذلك من خلال فحصها بالمجهر الضوئي الذي يعطي صورة واضحة عن طبيعة سطوح الأغشية المحضرة (من حيث خلوها من الثقوب الأبرية والتشققات والتكتلات الذرية الكائنة في منطقة من دون أخرى) وقد لوحظ أن ظروف التحضير وإضافة الشوائب بنسب معينة كان لها الأثر الكبير في تكوين ملامح التركيب السطحي للأغشية المحضرة وبين الشكل (1) التركيب السطحي لأغشية أكسيد الكاديوم النقية والمشوبة بالمغنيسيوم بنسب التشويب (1,3,5,7)%, وكذلك تم فحص طبيعة التبلور للأغشية

تم استخدام مادة نترات أكسيد الكاديوم المائية [CdO(NO₃)₂.4H₂O] لتحضير أغشية أكسيد الكاديوم النقية وتركيز (0.1M) وكذلك تم تحضير غشاء أكسيد الكاديوم المشوب بالمغنيسيوم من خلال إضافة مادة كلوريد المغنيسيوم المائية [MgCl₂.6H₂O] وبنسب حجمية (1,3,5,7 %) إلى نسب حجمية من مادة نترات أكسيد الكاديوم المائية وتركيز (0.1M) بعد إذابتها في (100ml) من الماء المقطر , ومن ثم يمزج الخليط مزجاً جيداً بإستخدام خلاط مغناطيسي لحين الوصول إلى محلول متجانس رائق عديم اللون خالي من العوالق , وقد استخدمت قواعد زجاجية نظيفه من خلال غسلها أولاً بالماء ومسحوق الغسيل للتخلص من أي بقع زيتية أو بقايا مواد عالقة قد يصدف وجودها على القواعد الزجاجية ثم تغسل بالماء المقطر غسلاً جيداً بعد ذلك يتم وضعها في كحول الأيثانول أو الأسيتون لمدة زمنية محددة . وتتم عملية رش المحلول على دفعات لتجنب الإنخفاض الكبير في درجات الحرارة أثناء عملية الرش [6] , حيث تكون عملية الرش لمدة (sec 15) وبعد توقف لمدة (3 min) وبمعدل رش (4.5 ml/min) . وكانت أفضل مسافة عمودية بين نهاية الأنبوب الشعري من جهاز الرش والقاعدة الزجاجية الموضوعة على سطح السخان الكهربائي هي (25cm) . وفي هذا البحث كان سمك الغشاء المستخدم لجميع النماذج هو (150nm) . وقد إنتخبت الدرجة الحرارية 400⁰C في تحضير الأغشية المحضرة . إذ تم تثبيت درجة حرارة القاعدة في هذه الدراسة لضمان التخلص من تغير عامل درجة

المحضرة وذلك بأستخدام جهاز حيود الاشعة السينية وبالمواصفات التالية :

Source: CuK_α
Current : 20 mA
Voltage :40 kV
Wavelength :1.5406Å
Range (2θ) : (20-60)⁰

طريقة ذلك المتفسيه:

(G.S) للأغشية المحضرة [جدول رقم 1] وذلك بالاستعانة بمعادلة شرر (FormulaScherer'S)[12]:

$$G.S = \frac{0.94 \lambda}{B \cos \theta} \dots \dots \dots (2)$$

إذ تمثل (λ) : طول موجة الأشعة السينية المستعملة (1.5406 Å).

(B) : عرض المنحني عند منتصف القمة (Full Width at Half Maximum)
(θ) : زاوية براك .

تبين نتائج حيود الاشعة السينية (X-Ray Diffraction) أن جميع الاغشية المحضرة (النقية والمشوبة) ذات تركيب متعدد التبلور (Polycrystalline) ومن النوع المكعب (Cubic) [الشكل 2] وهذا يتطابق مع ما جاء في البحوث المنشورة [8-10] . وان اضافة الشوائب لم يؤثر على التركيب البلوري لأغشية أكسيد الكاديوم [شكل 3] [وهذا يؤكد ان اضافة الشوائب بنسب قليلة قد لا يسبب تشوهاً منظورياً في التركيب البلوري][11], وعند مقارنة النتائج مع ما جاء في بطاقات (ASTM) كانت النتائج ذات تطابق جيد . كذلك تم حساب معدل الحجم الحبيبي

جدول رقم (1) : النتائج المستحصلة من نماذج حيود الأشعة السينية لأغشية أكسيد الكاديوم النقية والمشوبة بالمغنيسيوم وينسب % (1,3,5,7)

Sample	ASTM (2θ) Degree	Observed (2θ) Degree	ASTM d (Å)	Observed (Å) d	FWHMdeg	G.S nm	(hkl)
CdO Pure	33	32.9	2.71	2.72	0.1771	48.8	(111)
	38.2	38.19	2.349	2.35	0.2400	36.6	(200)
	55.2	55.18	1.66	1.66	0.1440	65	(220)
CdO:Mg(7%)	33	33	2.71	2.71	0.1	86.5	(111)
	38.2	38.2	2.349	2.35	0.1	87.8	(200)
	55.2	55.4	1.66	1.656	0.1680	55.7	(220)

تم حساب معامل الامتصاص (α) في منطقة

الامتصاص باستخدام العلاقة التالية [13] :

$$\alpha = 2.303 (A/t) \dots \dots \dots (3)$$

حيث :

A: امتصاصية مادة الغشاء.

الشكل (4) يمثل تغير معامل الامتصاص مع طاقة الفوتون لأغشية أكسيد الكاديوم النقية والمشوبة , إذ نلاحظ إن قيمته أكبر من (10^5 cm^{-1}) وهذا يتفق مع ما توصلت إليه الدراسات [4-5] , وإن هذه القيمة تتزايد مع زيادة طاقة الفوتون وهذا يساعد على توقع حدوث انتقالات إلكترونية مباشرة , حيث تدل القيم العالية لمعامل الامتصاص ($\alpha > 10^4 \text{ cm}^{-1}$) على احتمالية حدوث إنتقالات إلكترونية مباشرة [6] . وقد اظهرت النتائج ان زيادة نسب التشويب أدت الى زيادة واضحة في جميع قيم معامل الامتصاص لحالة ما قبل التشويب , وخاصة عند الطاقات الفوتونية الواطئة إذ زحفت حافة الامتصاص الاساسية باتجاه الطاقات الفوتونية الواطئة ويعزى ذلك إلى أن التشويب أدى الى تكوين (توليد) مستويات مانحة داخل فجوة الطاقة وبالقرب من حزمة التوصيل أدت بدورها إلى امتصاص الفوتونات ذات الطاقات الواطئة وبالتالي الى زيادة واضحة في قيم معامل الامتصاص .

تم حساب قيم فجوة الطاقة للانتقالات الألكترونية المباشرة بنوعها المسموح والممنوع من خلال العلاقة التالية : [14] .

$$\alpha hf = B(hf - E_g)^r \dots \dots \dots (4)$$

حيث :

B: ثابت يعتمد على خواص المادة .

hf: طاقة الفوتون الممتص .

E_g : فجوة الطاقة الممنوعة .

r: معامل إسي يعتمد على نوع الانتقالات .

ومن هنا فإن المعادلة (4) تحدد نوعية الانتقال في أشباه الموصلات ذات الفجوة المباشرة , فعندما تكون قيمة (r) مساوية إلى (1/2) يكون الانتقال إنتقالاً مباشراً مسموحاً , وعندما تكون (3/2) يكون

الانتقال إنتقالاً مباشراً ممنوعاً [15] , وبذلك يمكن كتابة المعادلة (4) بعد وضع قيمة الثابت (r) مساوية للقيمة (1/2) بالشكل التالي :

$$(ahf)^2 = (\alpha E)^2 = B^2 (hf - E_g) \dots \dots \dots (5)$$

وعندما تكون $[= 0(\alpha E)^2]$ فإن فجوة الطاقة $E_g = [hf]$ لذلك ترسم العلاقة بين $(\alpha E)^2$ وطاقة الفوتون , ويمد الجزء المستقيم من المنحني ليقطع محور طاقة الفوتون عند النقطة $[= 0(\alpha E)^2]$ نحصل على قيمة فجوة الطاقة للانتقال المباشر المسموح .

من الأشكال (5) إلى (9) التي تبين تغير قيم $(\alpha E)^2$ مع طاقة الفوتون حيث تم حساب فجوة الطاقة الممنوعة للانتقال المباشر المسموح , وكذلك تم حساب فجوة الطاقة الممنوعة للانتقال المباشر الممنوع من العلاقة (4) بعد وضع قيمة الثابت (r) مساوياً إلى (3/2) وإعادة كتابتها بالصيغة الآتية :

$$(\alpha hf)^{2/3} = (\alpha E)^{2/3} = B^{2/3} (hf - E_g) \dots \dots \dots (6)$$

ويرسم العلاقة بين العلاقة بين $(\alpha E)^{2/3}$ وطاقة الفوتون كما مبينة في الأشكال من (10) إلى (14) ومد الجزء المستقيم من المنحني ليقطع محور طاقة الفوتون نحصل على قيمة فجوة الطاقة للانتقال المباشر الممنوع .

ومن خلال النتائج التي تم التوصل إليها , نجد ان قيمة فجوة الطاقة للانتقال المباشر المسموح لغشاء (CdO) تساوي (2.4eV) وعندها قيمة معامل الامتصاص كانت مساوية الى ($0.65 \times 10^5 \text{ cm}^{-1}$) مما يؤكد أن فجوة الطاقة الممنوعة هي فجوة مباشرة , وهذه النتيجة تتفق مع نتائج البحوث المنشورة ضمن تقنيات تحضير مختلفة وكما في الجدول رقم (2) , وعند التشويب كان هناك نقص واضح في قيمة فجوة الطاقة , وهذا النقصان يمكن تفسيره إلى أن التشويب أدى الى تكون مستويات مانحة داخل فجوة الطاقة وبالقرب من

حزمة التوصيل عملت بدورها على إزاحة مستوي فيرمي نحو حزمة التوصيل وبالتالي امتصاص الفوتونات ذات الطاقة الأقل من (2.4 eV) حتى (1.5 eV) . وإن قيم

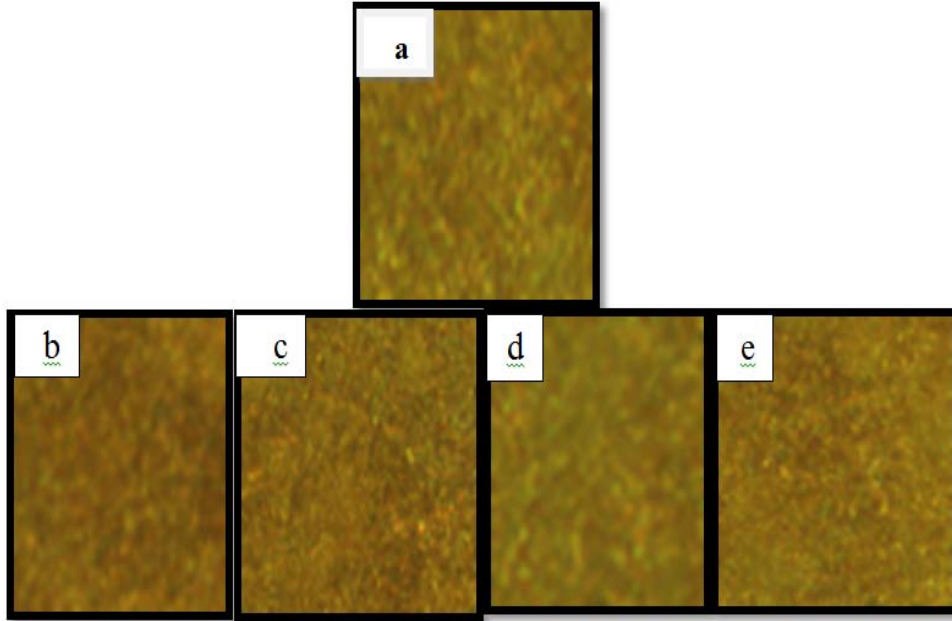
جدول (2) : قيم فجوة الطاقة للانتقال المباشر المسموح لأغشية أكسيد الكاديوم لبعض الدراسات المنشورة.

رقم المصدر	فجوة الطاقة (eV)	السنة	الباحث
[16]	2.18	1986	F. A. Benko
[17]	2.2-2.7	1993	K. L. Chopra
[18]	2.26	2005	C.H.Bhosale
[19]	2.5	2011	Amrut S. Lanje
	2.4	2012	Present Work

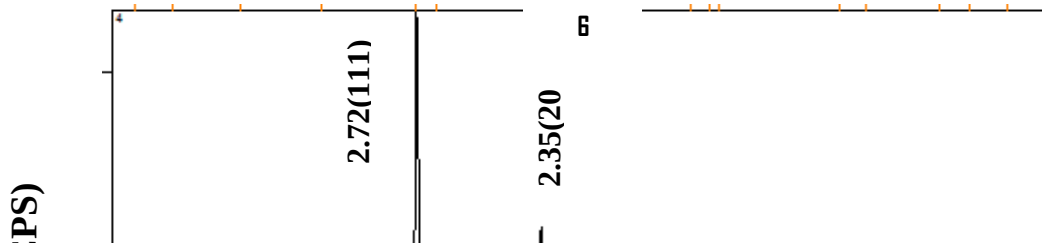
جدول (3) : تغير قيمة فجوة الطاقة الممنوعة للانتقال المباشر المسموح والممنوع للأغشية المحضرة .

فجوة الطاقة (Eg) (إنتقال مباشر ممنوع)	فجوة الطاقة (Eg) (إنتقال مباشر مسموح)	الغشاء ونسبة الشائبة
1.98eV	2.4eV	CdO
1.73 eV	2.25 eV	CdO:Mg(1%)
1.51 eV	2.21 eV	CdO:Mg(3%)
0.55 eV	1.55 eV	CdO:Mg(5%)
0.52 eV	1.5 eV	CdO:Mg(7%)

1. غشاء أوكسيد الكاديوم والأغشية المشوبة بالمغنيسيوم ذات تركيب متعدد التبلور ومن النوع المكعب , وإن إضافة الشوائب بنسب قليلة لم يؤثر على طبيعة التركيب البلوري .
2. من خلال دراسة نتائج الفحوصات البصرية تبين بأن انتقال الإلكترونات من حزمة التكافؤ الى حزمة التوصيل كان انتقالاً مباشراً مسموحاً ومباشراً ممنوعاً .
3. ان زيادة نسب التشويب لم تؤثر على قمة منحنيات معامل الامتصاص ولكنه أدى إلى تغير موقعها باتجاه الطاقات الفوتونية الواطئة .
4. ان زيادة نسب التشويب ادت الى نقصان فجوة الطاقة الممنوعة .
5. توقع امكانية استخدام اغشية اوكسيد الكاديوم المشوب بالمغنيسيوم في تطبيقات الخلايا الشمسية .

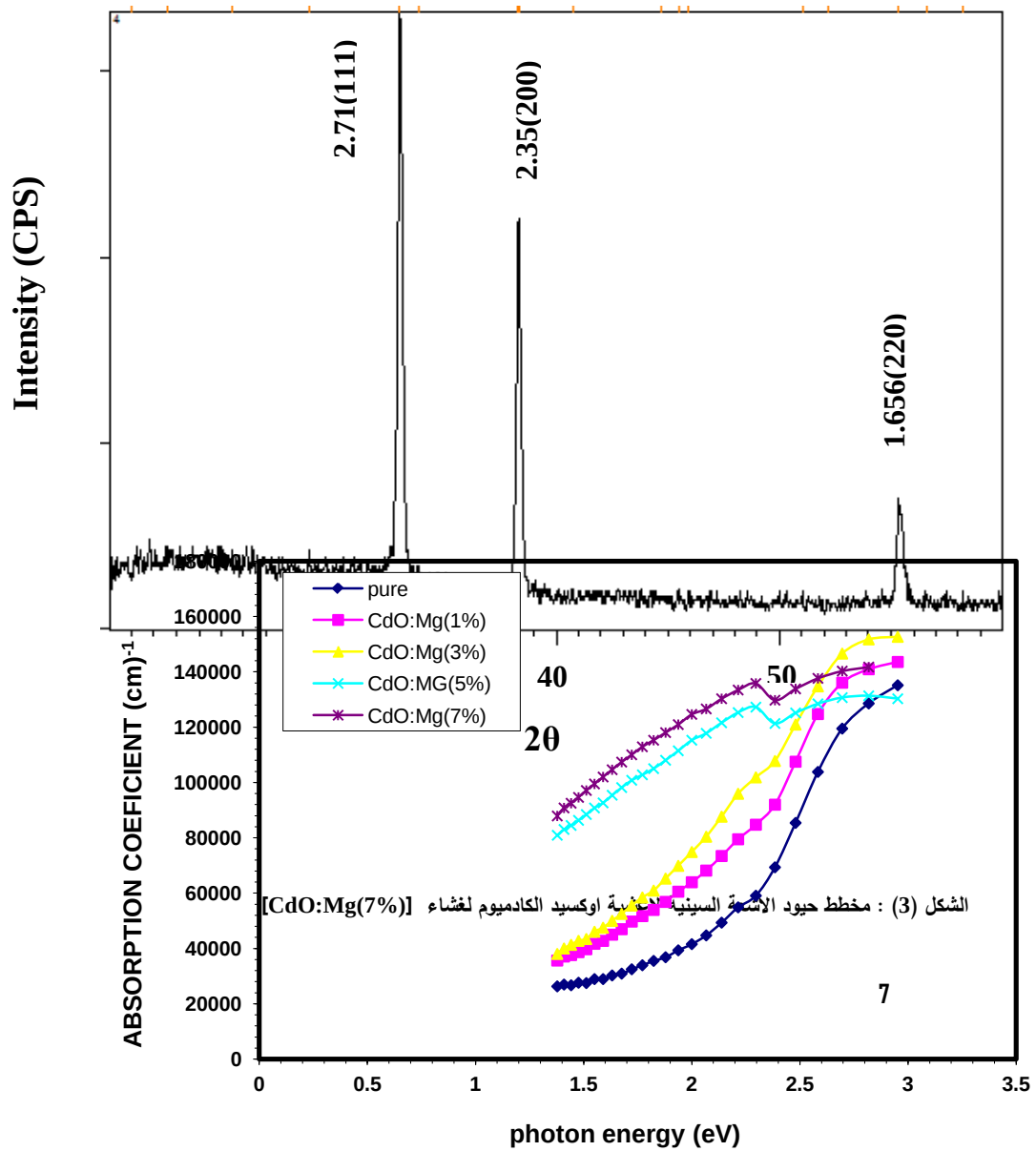


الشكل (1) : صور فوتوغرافية لأغشية أوكسيد الكاديوم النقية والمشوبة بالمغنيسيوم
a : pure b : (1%) c : (3%) d : (5%) e : (7%)

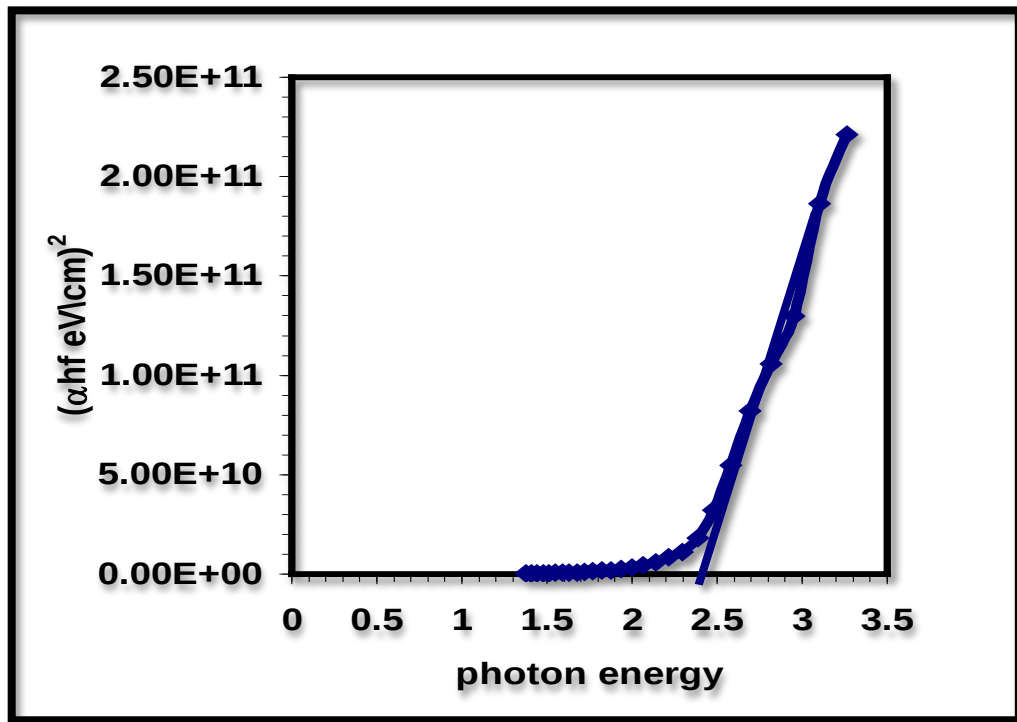


لازل ه عرجك :تسهي ذمخفز برالإمقنلا هكأة ذهي بلاغهي برهتقنك قنقنل هك لسد ا...

الشكل (2) : مخطط حيود الأشعة السينية لأكسيد الكاديوم النقي

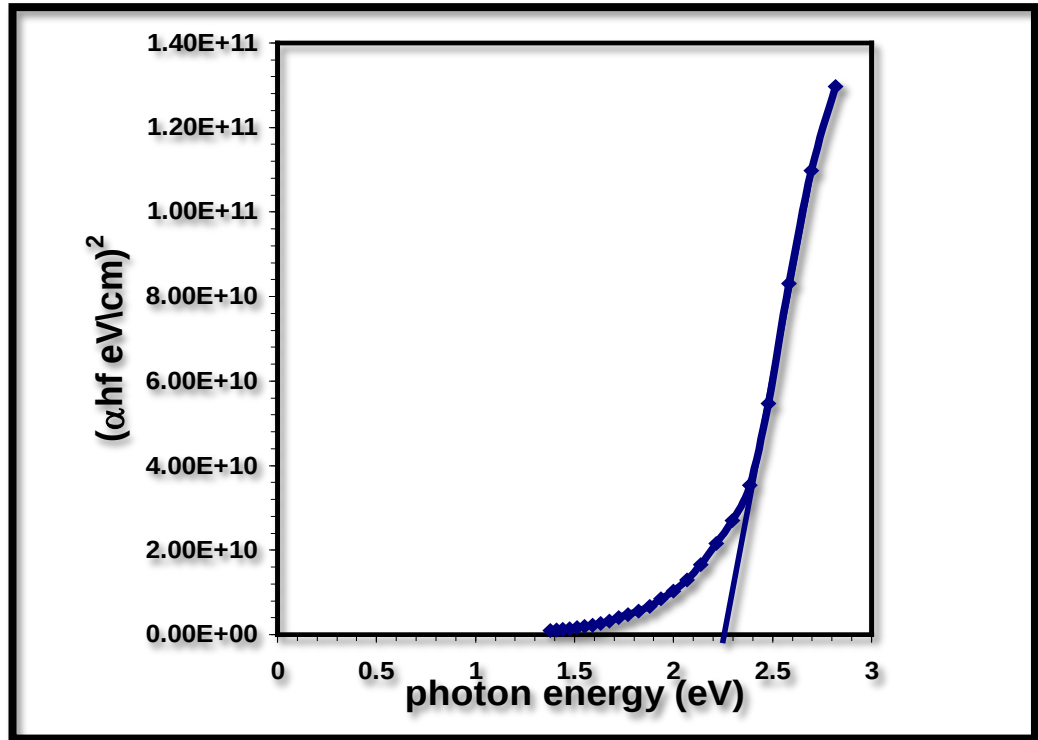


الشكل رقم (4) : تغير معامل الامتصاص كدالة لطاقة الفوتون لأغشية أكسيد الكاديوم النقية والمشوبة

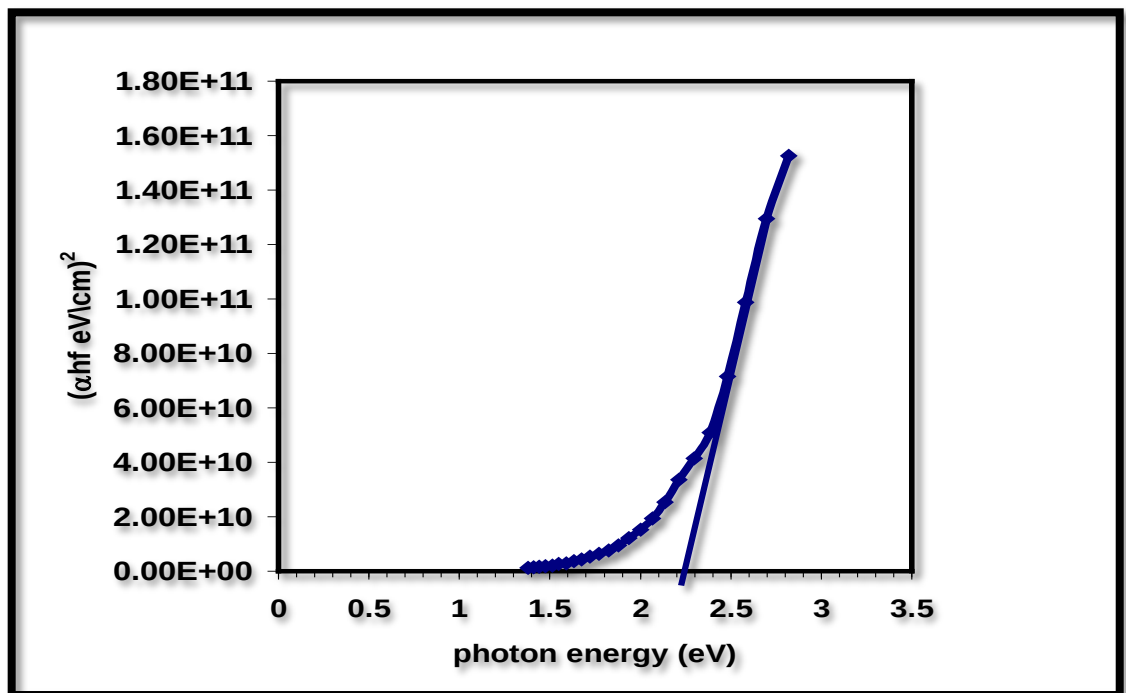


الشكل رقم (5) : فجوة الطاقة الممنوعة للانتقال المباشر المسموح لغشاء Cdo

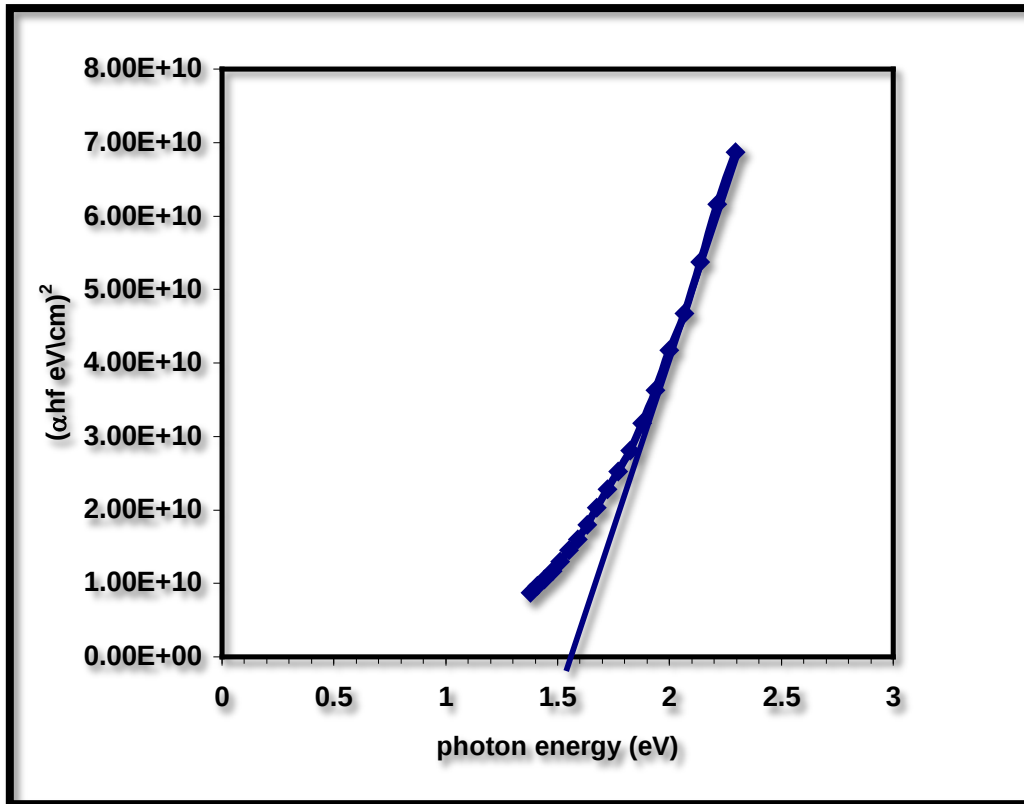
لإزالة عيوب: تسمى هذه الخواص بالخواص البصرية ولا ينبغي الخلط بينها وبين الخواص الكهربائية...



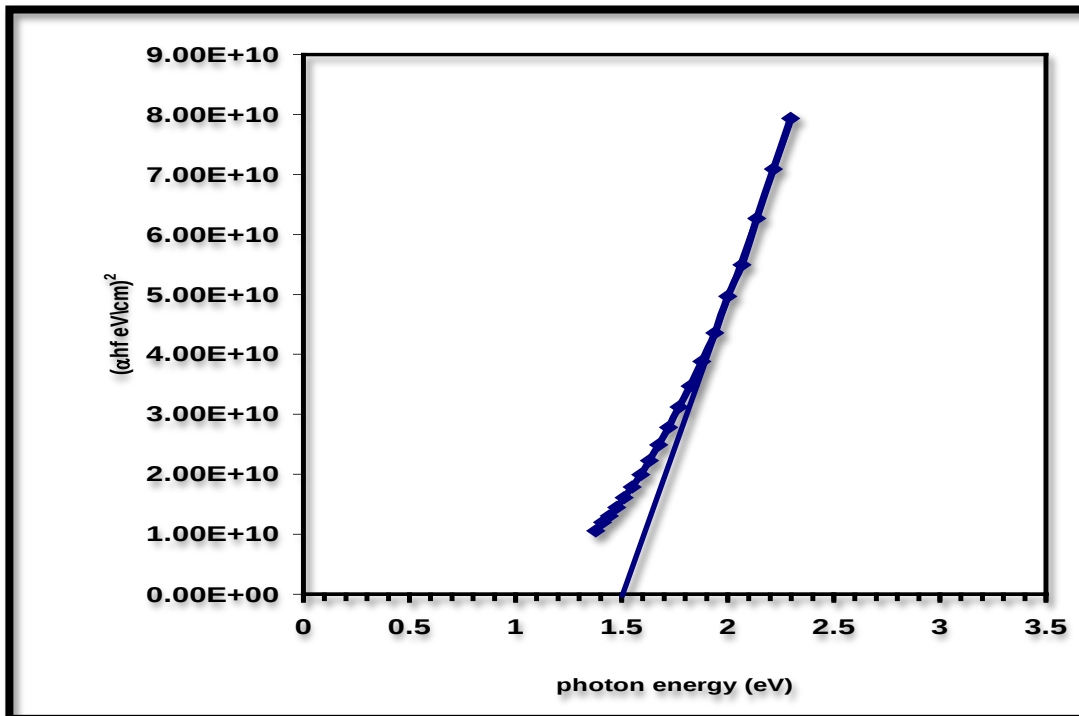
الشكل (6) : فجوة الطاقة الممنوعة للانتقال المباشر المسموح لغشاء CdO:Mg(1%)



الشكل (7) : فجوة الطاقة الممنوعة للانتقال المباشر المسموح لغشاء CdO:Mg(3%)

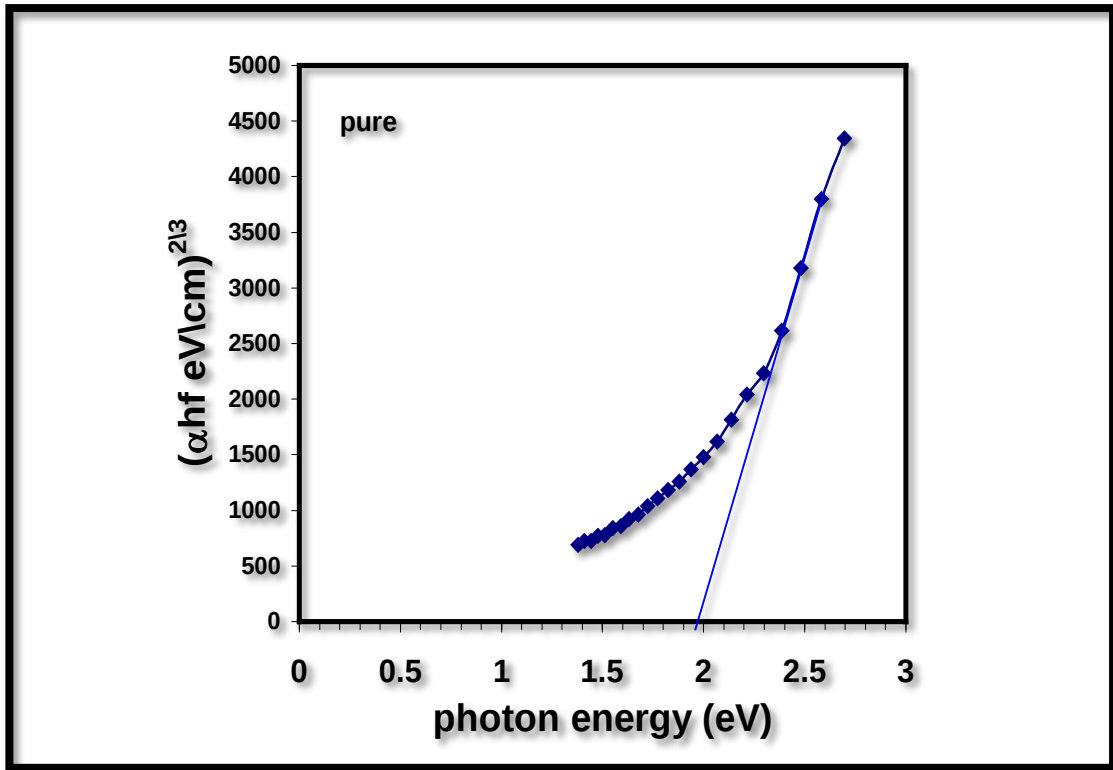


الشكل (8) : فجوة الطاقة الممنوعة للانتقال المباشر المسموح لغشاء CdO:Mg(5%)

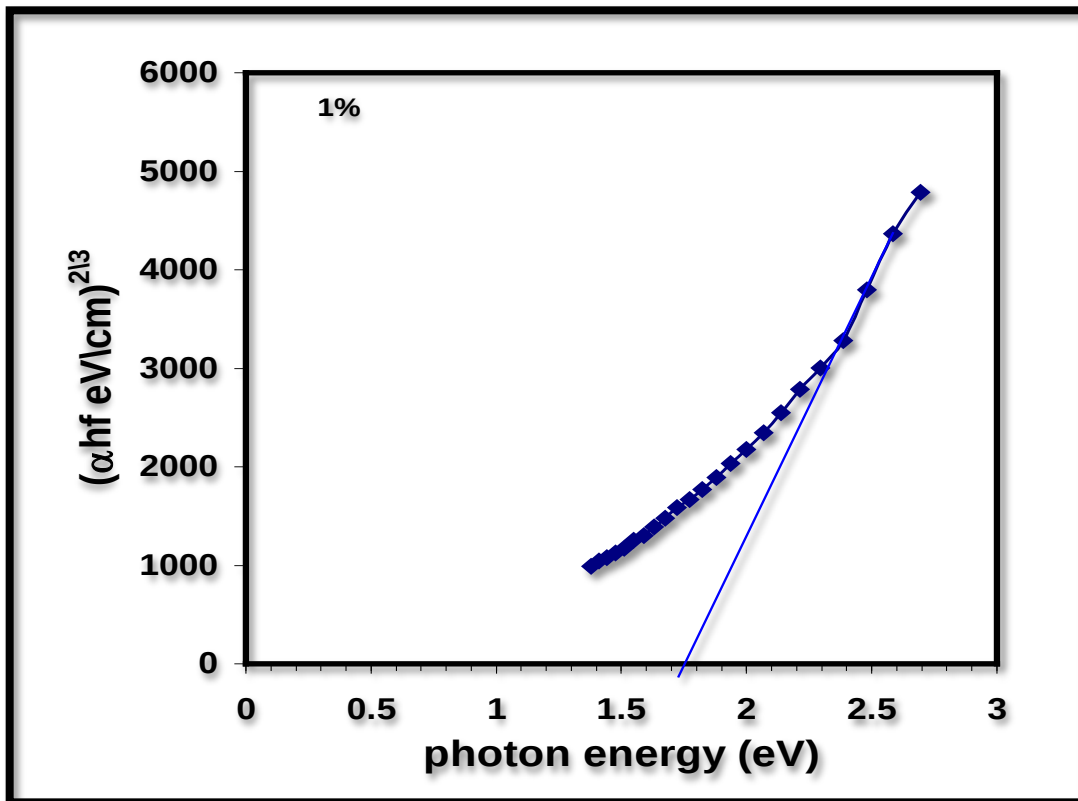


الشكل (9) : فجوة الطاقة الممنوعة للانتقال المباشر المسموح لغشاء CdO:Mg(7%)

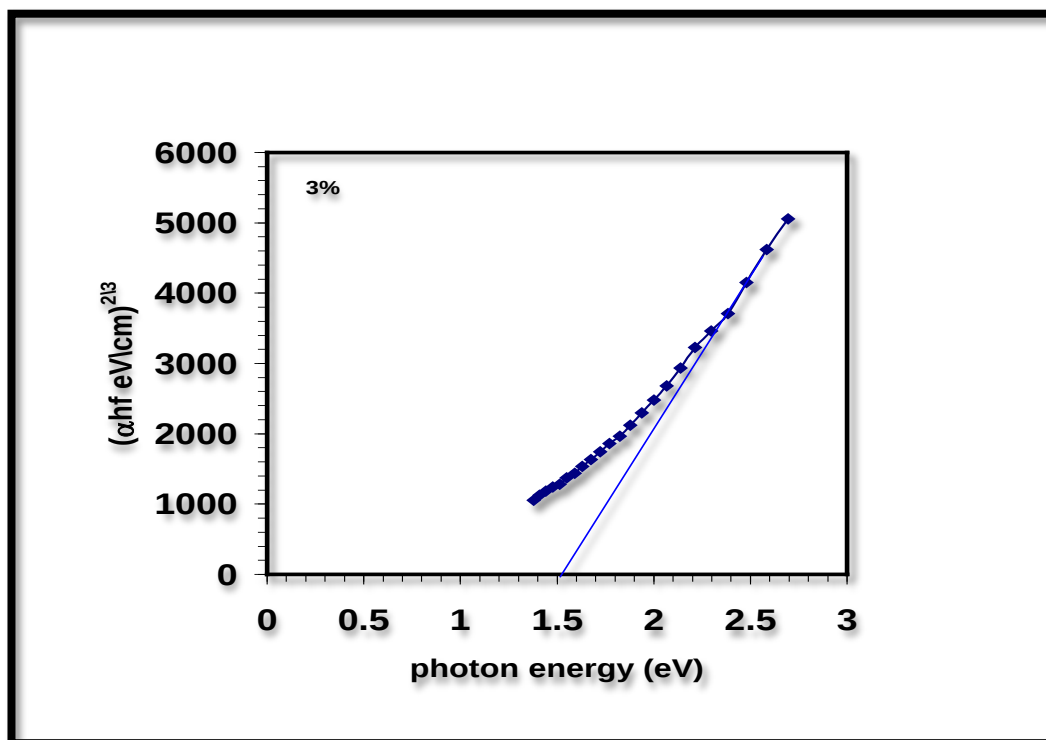
لازل ه عرجك :تسهي ذ هخفز بي الامق نلا ياك ذهني بلا غي بي هذو خك قنخ لي على لسه



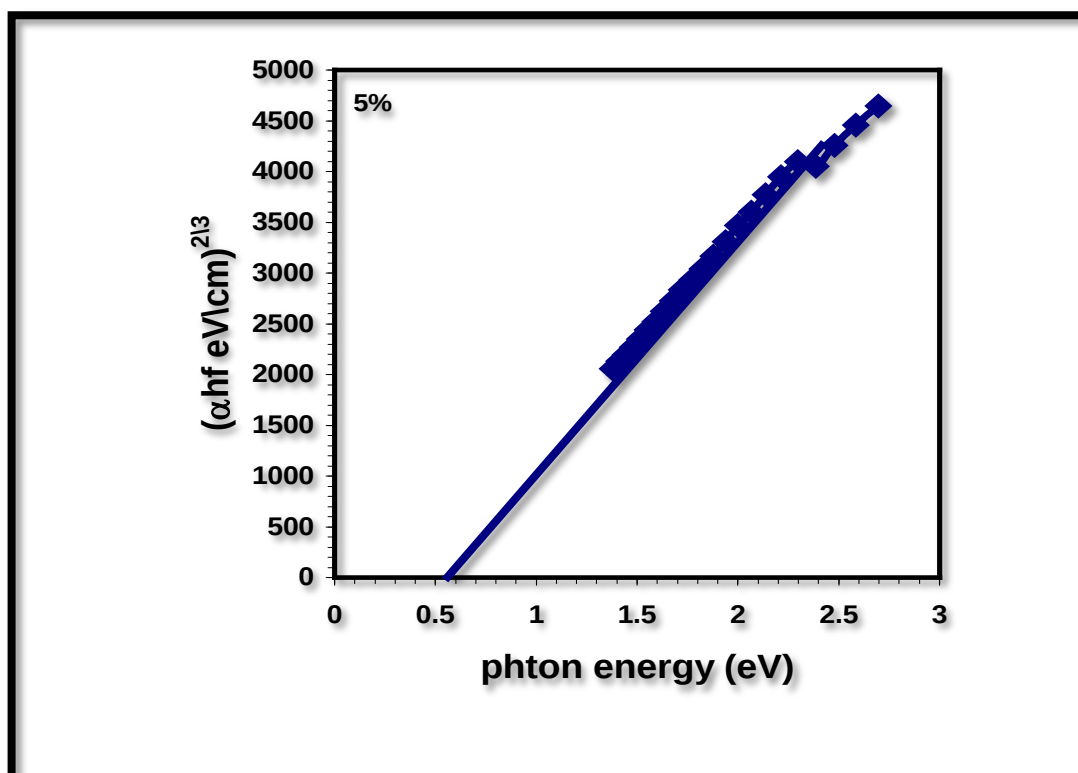
الشكل رقم (10) : فجوة الطاقة الممنوعة للانتقال المباشر الممنوع لغشاء CdO



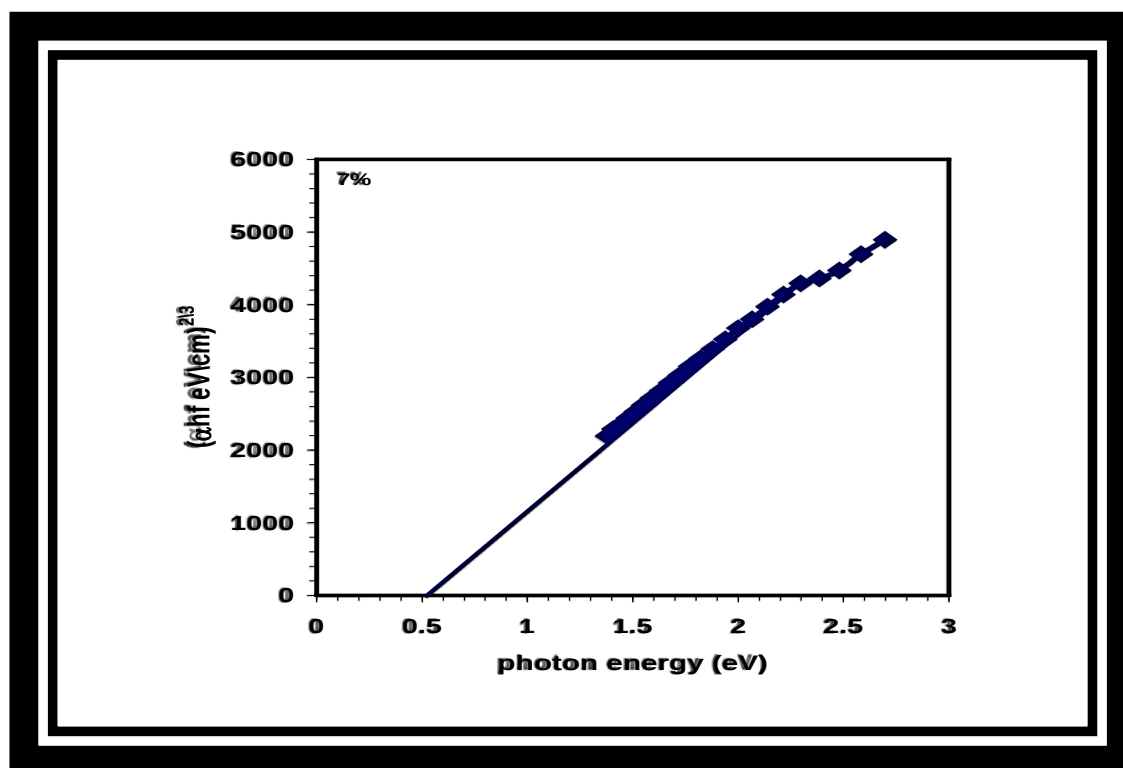
الشكل رقم (11) : فجوة الطاقة الممنوعة للانتقال المباشر الممنوع لغشاء CdO:Mg(1%)



الشكل رقم (12) : فجوة الطاقة الممنوعة للانتقال المباشر الممنوع لغشاء CdO:Mg(3%)



الشكل رقم (13) : فجوة الطاقة الممنوعة للانتقال المباشر الممنوع لغشاء CdO:Mg(5%)



الشكل رقم (14) : فجوة الطاقة الممنوعة للانتقال المباشر الممنوع لغشاء CdO:Mg(7%)

References

1. K.L.Chopra "Thin Film Phenomena" Mc Grow-Hill , 1969 .
2. R.A.Smith "Semiconductors" 2nd Edition (Combridge Univversity Press ,(1987) .
3. Z.T.AL-Magmaee, M.Sc.Thesis, AL-Mustansirtia University, (2003).
4. Hassan Karami , J.Electrochem. Sci., 5 , pp 720-730, (2010).
5. H .G. Lazim , M.Sc.Thesis, AL-Mustansirtia University, (2004).
6. C.C.Ling and C.D.Beling, Physical Review, B64, 075201, (2001).
7. L. Eckertova, "Physics of Thin Films " Plenum Press, New York and London, (1977).
8. CI. Zuniga-Romero, G.Torres-Delgado, S. Jimenez-Sandoval, O. Jimenez and R. Castanedo, *Modern Physics Letters*, B15, 726 (2001).
9. Sathish, B.E. Kumara, J.Electrochem. Sci., 5 , pp 720-730, (2010).
10. L. Eckertova, "Physics of Thin Films " Plenum Press, New York and London, (1977).
11. J.S.Harris, "Principles and Models of Semiconductors Devices", (2001).
12. S .Kathirvelu , Indian J., of Fibre and Textile , Vol 34, pp 267-273 (2009) .

13 .J.N. Hodgson, "Optical Absorption and Dispersion in Solids", Chapman & Hall, London, (1970).

14 . M. Ali. Omar "Elementary Solid State Physics" Addison-Wesley Publishing Company, First Printing,(1975).

15 . C. Kittle, "Introduction to Solid State Physics", John Wiley and Sons Inc., 8th edition, (2005).

16 .F. A. Benko and F. P. Koffyberg, *Solid State Comm.*, 57,901 (1986).

17. K. L. Chopra, and RanyanDass., *Thin Film Solar Cells*, Pelnum Press, New York (1993).

18. C.H.Bhosale ,A.V.Kambale , *Materials Science and Engineering B122*,pp 67-71 (2005) .

19 .Amrut S Lanje , *Indian Journal of Pure and Applied Physics* ,Vol.49 ,pp.234-238 (2011) .

The Preparation and Studying The Electronic Transitions For Cadmium Oxide Thin Film Dopped with Magnesium

Abstract

The aim of the research is studying the effect of doping with magnesium with ratios (1,3,5 and 7 %) on the structure and on the electronic transitions in the CdO thin films with thickness 150 nm, which are prepared by Chemical deposition method on glass substrates heated to 400 °C. The prepared films were examined by X-Ray diffraction technique , which showed that all prepared films are polycrystalline . The absorption coefficient , and the direct energy gap were calculated . It has been found that the absorption coefficient increases as the percentage of dopants increases, and the optical energy gap decreases as the percentage of dopants increases.

Key words:Thin films, CdO